



各位

会 社 名 ワイエイシイホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 百瀬 武文
(コード番号 6298 東証プライム)
問合せ先 取締役管理統括本部長 畠山 督
(TEL. 042-546-1161)

当社は、2026年8月19日開催の取締役会において、2026年10月1日を効力発生日（予定）として、当社の連結子会社であるワイエイシイメカトロニクス株式会社と、同じく当社の連結子会社であるワイエイシイマシナリー株式会社及び株式会社ワイエイシイダステックが合併することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

- (1) 本合併は、当社グループが掲げる「2030 年売上高 1,000 億円」の達成に向け、グループ内に分散する技術・顧客基盤・人材を統合し、成長分野への経営資源投入を加速させることで、持続的な成長と企業価値向上を図ることを目的としております。
- (2) ワイエイシイメカトロニクス株式会社が有する自動化技術・精密搬送技術、ワイエイシイマシナリー株式会社が有する物流・包装搬送分野のノウハウ、株式会社ワイエイシイダステックが有する精密切断技術を一体化し、3 社が培ってきたメカトロニクス技術を結集することで、高付加価値な製品・サービスを提供する体制を構築し、顧客ニーズへの対応力と競争力の一層の強化を図ります。
- (3) 各社顧客への相互提案による販売機会の拡大、新製品・新規事業の創出、開発リソースの共有による技術開発の効率化を実現し、事業成長を加速させます。加えて、重複機能の統合による経営効率の向上及び意思決定の迅速化を図り、市場環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる体制を構築してまいります。

(1) 合併の日程

合併決議取締役会（当社）	2026年8月19日
合併契約締結日（合併当事会社）	2026年8月19日
合併期日（効力発生日）	2026年10月1日

(2) 合併の方式

ワイエイシイメカトロニクス株式会社を存続会社、ワイエイシイマシナリー株式会社及び株式会社ワイエイシイダステックを消滅会社とする吸収合併方式です。

(3) 合併に係る割当ての内容

当社の完全子会社同士の合併であるため、本合併による新株式の発行及び金銭等の割当はありません。

(4) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要 (2026 年 8 月 19 日現在)

	存続会社	消滅会社	消滅会社
(1) 名称	ワイエイシイメカトロニクス株式会社	ワイエイシイマシナリー株式会社	株式会社ワイエイシイダステック
(2) 所在地	東京都昭島市武蔵野三丁目 11 番 10 号	東京都昭島市武蔵野三丁目 10 番 6 号	埼玉県戸田市美女木三丁目 8 番地 5
(3) 代表者の 役職・氏名	代表取締役社長 小林 英明	代表取締役社長 副島 幸雄	代表取締役社長 皆川 直人
(4) 事業内容	磁気ディスク製造関連装置、半導体製造関連装置、その他自動化関連装置等の製造・販売	クリーニング機械、各種自動包装機等製造・販売	①精密切断装置等の製造・販売 ②精密加工装置等の中古品販売
(5) 資本金	50 百万円	50 百万円	40 百万円
(6) 設立年月日	2016 年 10 月 3 日	2016 年 10 月 3 日	2014 年 6 月 10 日
(7) 発行済株式数	1 万株	1 万株	400 株
(8) 決算期	3 月 31 日	3 月 31 日	3 月 31 日
(9) 大株主及び 持株比率	当社 100%	当社 100%	当社 100%

4. 合併後の状況

(1) 存続会社の事業内容に消滅会社の既存事業が加わることとなります。

(2) 存続会社の名称、所在地、資本金、決算期、大株主及び持株比率に変更はありません。

5. 今後の見通し

本合併は、当社完全子会社同士の合併であるため、当社連結業績に与える影響は軽微です。

以 上